

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2025-049

四川达威科技股份有限公司

关于控股子公司少数股东变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易事项概述

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司上海金狮化工科技有限公司（以下简称“金狮科技”），其少数股东孔祥华因个人资金需求原因需出售金狮科技股份，同时金狮科技为了提高化学品的开发能力拟引入新的投资人成都朗叙新材料科技有限公司（以下简称“朗叙新材”）。经公司董事长批准，金狮科技按照实缴额回购原持股 40% 的少数股东孔祥华的全部股权，朗叙新材以知识产权作价 80.00 万元增资金狮科技，占股 40%。本次交易完成后，金狮科技注册资本依然为 200.00 万元，公司持股比例也维持 60% 不变。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事长权限范围内，无须提交董事会及股东会审议。

二、少数股东基本情况

1、原少数股东

姓名：孔祥华

国籍：中国

身份证号码：3209*****3X

地址：上海市徐汇区梅陇路

孔祥华不属于失信被执行人，与公司 5% 以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

2、现少数股东

公司名称：成都朗叙新材料科技有限公司

法定代表人：苏峻纬

注册资金：100 万元人民币

统一社会信用代码：91510100MADPD9391G

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1388 号 11 栋 19 层 22 号

经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子产品销售；电气设备销售；照明器具销售；国内贸易代理；市场营销策划；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术推广服务；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

股权结构：苏峻纬持股 55%，叶炜明持股 45%。

成都朗叙新材料科技有限公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

公司名称：上海金狮化工科技有限公司

法定代表人：张化良

注册资金：200 万元人民币

统一社会信用代码：91310116082071215D

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：上海市金山区金山卫镇金瓯路 88 号 11 幢 3 楼

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；电子产品销售；电气设备销售；照明器具销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；

电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；市场营销策划；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次交易前后标的公司的股权结构：

序号	股东名称	交易完成前		交易完成后	
		认缴出资金额 （万元）	持股比例	认缴出资金额 （万元）	持股比例
1	四川达威科技股份有限公司	120.00	60%	120.00	60%
2	孔祥华	80.00	40%	-	-
3	成都朗叙新材料科技有限公司	-	-	80.00	40%
合计		200.00	100%	200.00	100%

标的公司最近一年及一期的财务情况（数据未经审计）：

单位：万元

项目	2025 年半年度	2024 年度
营业收入	0	2.63
净利润	-20.73	0.54
总资产	22.20	33.85
净资产	13.12	33.84

四、本次交易目的及对公司的影响

本次交易有助于提升控股子公司研发能力，为提升盈利能力夯实基础。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日